Cite No. /

89日本国特许介(JP)

◎ 公 號 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. *

2012年

庁内整理番号

每公開 平成3年(1991)2月8日

H 01 L 21/3205

6810-5F 6810-5F H DI L 21/88

来請求 請求項の数 1 (全3頁)

日発明の名称

パターン形成方法

取 平1-164792 平1(1989)6月27日

万 士 **命出 頭 人** 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048等地

大阪府門真市大字門真1048番地。

四代 理人 弁理士 松本 武彦

パターン形成方色

特許提供の無限

基付表面に形成された会国部間の所定パタ ーンに対応する部分をパターンマスクでほってお いて、未マスク部分の金属環境をドライエッテン ず絵により選択的に除去するパターン形成方法に おいて、前記パターンマスタを路す際にパターン 間の空まスペースの大きなところにダミーマスタ

3. 発明の評額な以明

(産業上の利用分野)・・

この負责はパケーン意政方法、特に金属課題 からなるパターンの形成方法に関する。

(後来の技術)。・

金属存譲からなるペターンとして、半導体装置 におけるメミパターン、倒えば、患も避にみるよ うに、絶縁等計で1美国に形成された記様用人を

パターン2をがある。この場合、過級基材21と しては、半線体層の上に暗経度が形成されてなる

この人ま (アルミニクム) パターン22の形成 方法のひとつとして健康、つぎのような方法があ

まず、結婚首は21単記全面に人』序譜(金塩 薄膜〉を形成する。ついで、このA Z 薄膜の筋管 パターンに対応する部分もパターンマスクで使う チング法のひとつであるRIE(反応性イオンチ ッテング:Reactive ion atchies) 独により選択 的に独去する。そうすれば、んまパターンをまが 海線する。このRIB並を用いた場合、及式エッ チング法を用いた場合に比べ、パターン観を描く することができるという特点がある。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、パターン間の生きスペースの大 きなところがあると、その近後のパターンの技能 が設計値よりもずっと小さくなりすぎては競性が

特朗平3~30332(2)

伍ぐなるないう問題がある。第5回にみるように 、大きな空きスペース返货のパターン22の場合 、パターンマスク33の下までエッテングが連行 〈サイドエッチ〉し、パターンが細ってしまうの である.

この発明は、上記事情に描み、ドライエッチン グモ用いて企選環境からなるパターンを形成する 退合に、ナイドエッチを効果的に抑制することの であるパターン形成方法を提供することを課題と

(無理を解決するための手段)

`. . `

耐鉛厚理を解決するため、この発明のパターン 形成方法では、パターンマスクを指す際にパター ン脳の響きスペースの大きなところにダミーマス クモ推すようにしている。

この無別における金属連携としては、AA海峡 、調算膜、金珠膜、白金薄膜等が摂示されるが、 これらに残らない。・

また、マスタとしては、例えば、悪先性レジス

に限らない.

ドライエッチンダ法としては、例えば、RIE (反応性イオンチッテング : Weatlive ion eichi ae) 法格が例示されるが、これに限らない。

(# M)

この発明にかかるパターン形成万法では、パタ ーン間に大きな空をスペースがあっても、そこに はダミーパターンが吸けられているため、サイド スッチが進みにくくこ 吟段計造りの幅のパターン が得られる。

しかも、ダミーマスクをパターンヤスクと知時 に形成するために手間やコストが事実上炎わらず 、実権が極めて容易である。

【實 施 強】

以下、この角羽にかかるパターン形成方法の一 支援例を関係を参照しながら詳しく説明する。

・女子。毎1周回、似にみるように、他征並材! 遺画全面にAI溶課(金属薄頭) 2 も形成し、つ いて、趙光性レジスト技術を用いてマスク3を形 上付等を用いて形成したものが使われるが、これ 成する。マスクミは、パターンマスクミュとがで、

ーマスクミト、まらどからなり、これらマスクミ 2、3 b、3 c は全て間母形成されるものである ことは痕迹の違うである。パターンマスタ98は A 4 募録 2 の所定パターンに対応する部分を硬い 、ダミーマスクまり、1cは、パターン間の煮き スペースの大きなところを使うように多敗されて

マスク8を形成した後、未マスク部分のA4箱 算者ドライエッチング法のひとつであるRIR(反応性イオンチッチング t Westive tas withing) 法により選択的に除去する。

そうすれば、祟る殴にみるように、A4パター ンとのおよびグミーカムパターン2b、2cが形 吹きれる。AAパターン2ェは、デミーマスク3 B、 3 cがあるために、第3因にふるように、テ イドエッテが進み難く、時マスク報道りのパター ン性となっている。

なお、ダミーマスクの形状は実施側のものに限 らず、遺堂に選当な形状のものを用いることがで まるし、グモーA&パターンをこの後で必要に応 じて絵楽するようにしてもよい。

(発明の効果)

以上述べたように、この無明にかかるパクーン 形裏方法では、パターンマスクを能す際にパター ン間の望きスペースの大きなところにがミーマス クも施丁ようにしているため、ドライエッチング を用いて金属薄脂からなるパターンを形成する場 会にも、ライドエッチを効果的に耐制することが でき、略数計通りの幅のパターンが得られるよう たなる.

4. 関面の簡単な説明

第1回39、20は、この発明のパターン形成方法 の一気におけるパターンマスクおよびダギュマス クのある基材をあらわず図画であって、図画は平 面南であり、岡川は都分崎街四である。 第2回は 、この一例により得られたパテーンをあらわす平 薩原、第3回は、上記一例におけるドライエッチ ング直側の状態を説明するための部分断面語、第 4 団は、迷来のパターン形成方法の一例により得 られたパターシをあらわず平函類、第5回は、こ

の使来後におけるドライエッチング直換の保息を 以明するための部分斯面図である。

1 … 比縁基材(基材) 2 … 会 既 市段(A & 司 譲) 2 ェ … A & パターン 2 b 、 2 c … ダ ミ ー A & パターン 3 ェ … パターンマスク 3 b 、 3 c … ダ ミーマスク

化过人 弁理士 检本 武 彦







